

113.1 畢業專題場次公告

場次3: 「先進材料+精密製造」

地點: E2-410

組別	時間	學號	姓名	指導教授	題目
19	10:00-10:15	110303026	羊邑軒	鍾禎元	異質接合熱塑性塑膠與連續碳纖維纏繞之鋁嵌件包覆射出成型研究
		110303578	楊喆崴		
20	10:15-10:30	110303542	侯益荃	蘇清源	二維半導體材料可控性合成與元件驗證
		110303559	胡凱翔		
		110303557	趙健翔		
		110303028	李則旻		
		110303560	卓裕程		
21	10:30-10:45	110303558	何振寧	蘇清源	合成半導體晶圓級石墨烯的製程與特性研究
		110303041	吳秉政		
		110303546	林琮祐		
		110303548	黃炯勛		
22	10:45-11:00	110303022	謝惠安	李天錫	蕭特基能於金屬輔助電化學蝕刻機制之探討
		110303040	張學文		
23	11:00-11:15	110303550	莊柏彥	何正榮	Mini-LED於可撓性基板之雷射焊接技術
		110303034	陳昕		
		110303554	方昱程		
		110303555	劉君翔		
24	11:15-11:30	110303061	徐海博	何正榮	銅箔、銅板與硬脆材料間雷射異質接合技術
		110303031	許弘毅		
		110303037	張呈樺		
25	11:30-11:45	110302014	歐旭銘	李勝隆	Sic跟AI的複合材料製成及性質的研究
		110303556	陳慧安		
26	11:45-12:00	110303054	賴佑威	何正榮	半導體材料表面微結構改質研究
		110303589	黃羿勛		
		110303033	呂晉頡		
		110303540	葉柏瑀		
27	12:00-12:15	110303541	陳容	李天錫	微波激發半導體表面形成氧化層之研究
		110303023	沈平宇		
		110303025	蔡宗翰		